STM32 23 6.42%

	ية:	راضيع التالم	المو	ق في هذا الكور <mark>س إلى</mark>	سنتطر
اتSTM32، بالإضافة إلى		_		·	
				فذيتها وم <mark>صادر الساعة</mark>	
مجتها	ق بر	stm3 وطر	ت 32	داخل وم <mark>خارج متحكما</mark>	A
		stn	132	مقاطعا <mark>ت في متحكمات</mark>	ול
		st	m32	مؤقتات في متحكمات	11 🔲
		USAR	T/U	منفذ التسلسلي ART	ול
		AD(ىية ح	مبدلات التشابهية الرق	ול
المباشر للذاكرة DMA	صول	DA(والو	ہیة ح	مبدلا <mark>ت الرقمية التشاب</mark> ر	ול
			ļ	وتوكول <mark>الاتصال 2C</mark>	🗖 بر
			5	وتوكول ال <mark>اتصال SPI</mark>	<u> </u>
				وقتات متقدمة	
ersity of Aleppo - Hexabitz - Sprin	10 202	stm3	ت 2	ماط الطاقة في متحكما	



ووشو ما المعاشرة:

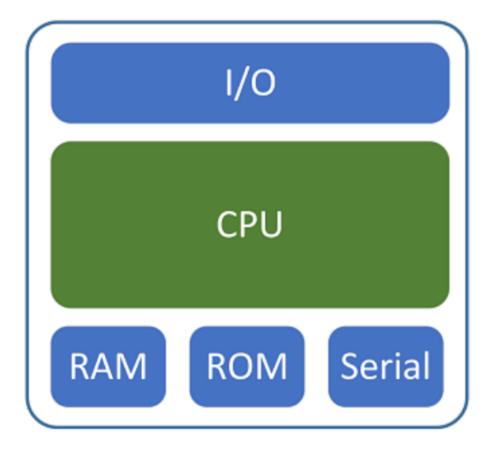
- العوامل المؤثرة في تصميم الأنظمة المدمجة.
 - 🔲 ماهو المتحكم المصغر.
 - معیاریة تصمیم بنیة المعالجات.
 - □ بنى مسجلات التعليمات في المعالجات.
- مقارنة بين المتحكم المصغر والمعالج المصغر
 - △ المعالجات المبنية بواسطة : ARM
 - CORTEX-ARM الهيكلية
 - □ مزايا المتحكم STM32G0
- Boards type أنواع اللوحات التطويرية المتوفرة
 - تغذیة متحکمات STM32
 - □ مصادر الساعة في متحكمات STM32 □

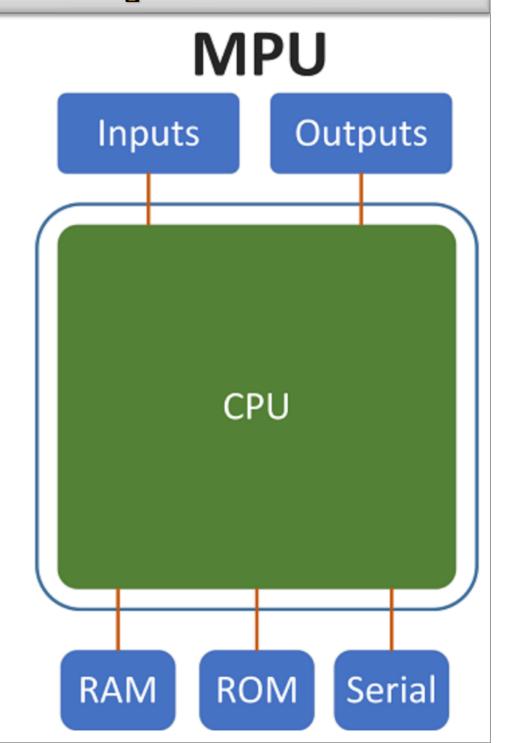
الموامل المؤثرة في تصميم الأنظمة المدمهة:

- MIPS (Processing Power) سعة المعالجة
- 4bit, 8bit, 16bit, 32bit (Data-Bus) عرض الناقل الداخلي
- Flash, RAM, EEPROM (Memory Space) حجم الذاكرة
 - mW/MIPS (Power Consumption) استهلاك الطاقة
 - ↔ كلفة التطوير (Development Cost) كلفة التطوير
 - ❖ حياة المنتج (Lifetime) يؤثر في جميع قرارات التصميم
- الوثوقية (Reliability) مقدرة النظام على الاستجابة في مختلف الظروف؟
- المعالجة في الزمن الحقيقي بهوية النظام _ المعالجة في الزمن الحقيقي الزمن الحقيقي

Microcontroller VS microprocessor

MCU

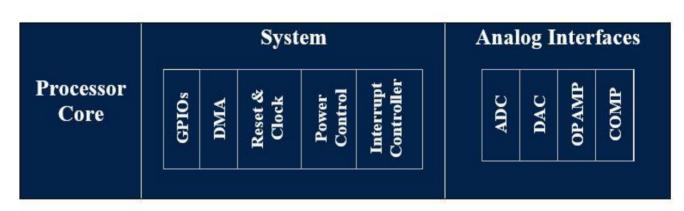




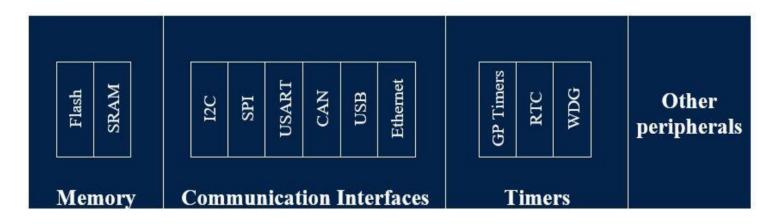


What is Microcontroller?





Internal Buses



المكونات الأساسية للمعمم المعشر هو الاعراض العامة

1) المعالج CPU:

يقوم بالعمليات الحسابية والمنطقية والنقل والتحكم.

2) مستجلات Registers:

هي عبارة عن ذاكرة مؤقتة يعتمد حجمها على نوع معالج CPU ولها عدة أنواع:

- مسجلات ذات أغراض عامة.
 - مسجلات الخاصة.
 - مسجلات التحكم.
 - مسجلات الحالة
 - مسجلات المعطيات.

المكونات الأساسية للمعمم المعفر هو الاغراظ العامة

:Flash memory ذاكرة (3

هي ذاكرة دائمة تستخدم لتخزين برنامج المتحكم المصغر.

:RAM memory ذاكرة

هي عبارة عن ذاكرة مؤقتة للبيانات Data التي يقوم معالجتها الـCPU.

5) ذاكرة EEPROM memory:

هي ذاكرة دائمة تستخدم لتخزين معطيات المستخدم.

المكونات الأساسية للمعمم المعمر هو الأغراش المامة

6) منافذ رقمیة Ports:

تستخدم لتبادل المعطيات الرقمية مع العالم الخارجي.

7) مؤقتات وعدادات Timer & Counter

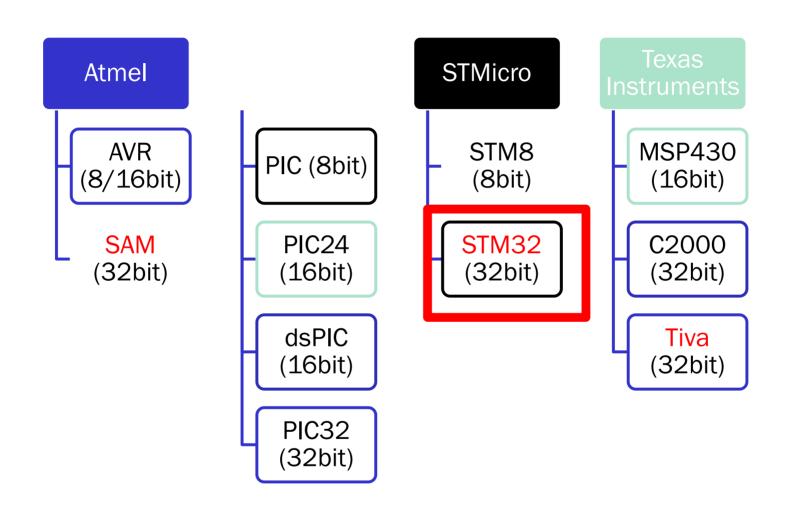
وقد تحتوي أيضاً:

- محولات تشابهیة رقمیة ADC.
 - محولات رقمية تشابهية DAC
 - طرفيات اتصال تسلسلي.
 - طرفيات أخرى.

مقارئة بين دواكر المتعكم المعشر

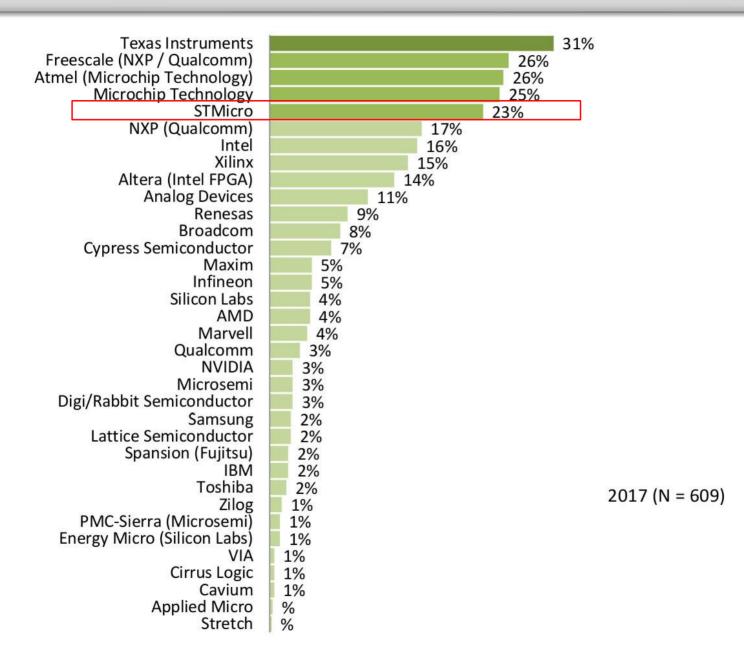
ديمومة المعطيات	عدد مرات الكتابة والمسح	سرعة الكتابة	الاستخدام	النوع الذاكرة
نفقد المعطيات بانقطاع التغذية	غیر محدود	سرعة جداً من مرتبة ns	مكان معالجة المعطيات	RAM
لا نفقد المعطيات بانقطاع التغذية	قد يتجاوز 100000 مرة	بطیئة من مرتبة ms	مكان تخزين البرنامج	FLASH
لا نفقد المعطيات بانقطاع التغذية	قد يتجاوز 100000 مرة	بطيئة من مرتبة ms ولكنها اسرع من FLASH	مكان تخزين معطيات المستخدم	EEPROM

أشمر موائل المعمكمات المعمرة

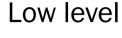


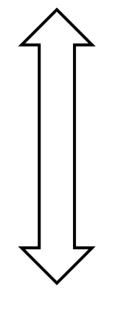
ARM Cortex-M based

أشمر موائل الهدعكمات المعفرة



المعفرة البرمعة الشائمة لبرمعة المتعكمات المعفرة ا

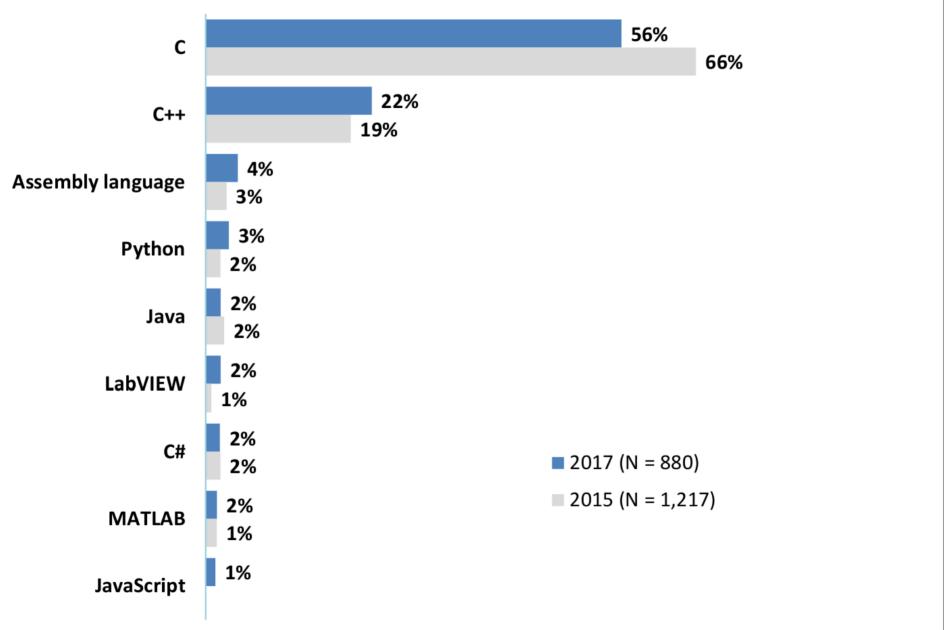




High level

- Assembly
 - **C** •
 - C++ •
 - Basic
 - Java •
 - Python •
 - Matlab •
- Visual programming (Labview, Simulink, etc.)

المعمر الفات البرمية الشائمة لبرمية المتعكمات المعمرة ا

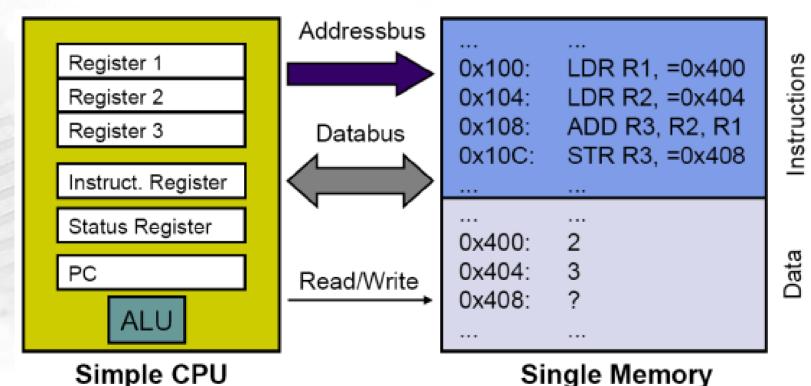


Source: https://www.cnx-software.com/2017/08/15/aspencore-2017-embedded-markets-study-programming-languages-operating-systems-mcu-vendors-and-more/

وهيارية تصييم يدية الهاليات

معيارية Von-Neumann: تعتمد على ناقل وحيد لنقل التعليمات والبيانات بين الذاكرة (الوحيدة) ووحدة المعالجة المركزية بحيث:

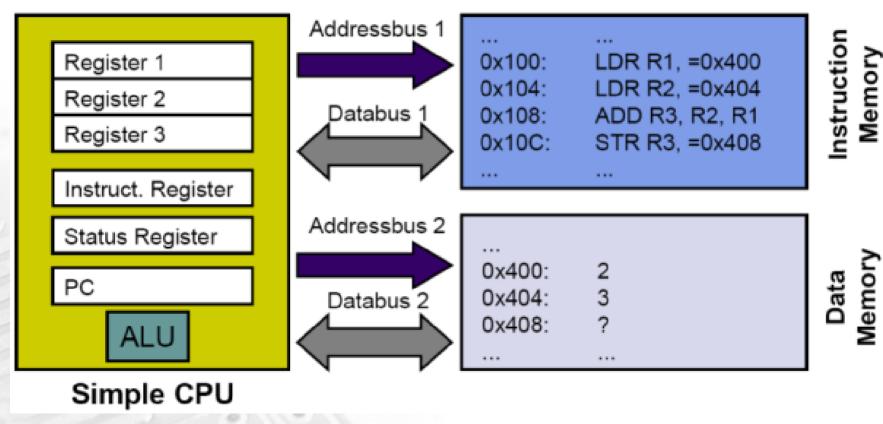
- 1) يقوم المعالج بجلب كود التعليمات من الذاكرة.
 - 2) يقوم بقراءة البيانات من الذاكرة.
 - 3) إجراء العمليات على البيانات.
 - 4) إعادة كتابة تلك البيانات على الذاكرة.



Single Memory

ه مراقاه بستاه المالعات المالع

معيارية Harvard: ناقلين منفصلين أحدهما لنقل التعليمات والآخر لنقل البيانات وتختلف ذاكرة البيانات عن ذاكرة التعليمات عن ذاكرة التعليمات حيث أن لكل ذاكرة خطوط عنونة وتحكم وممر معطيات مختلفة، وبالتالي تتم عملية قراءة التعليمات والبيانات في نفس الوقت...



RISC:

Reduced Instruction Set Computer.

30 ~ 130 Instruction

CISC:

Complex Instruction Set Computer.

150 ~ **1000 Instruction**

MISC:

Minimum Instruction Set Computer.

15 ~ 30 Instruction

المعالجات المبنية بواسطة ARM

- Advanced RISC Machines هي اختصار لـ ARM ❖
- ❖ تقوم شركة ARM بتطوير الهياكل المعمارية للمعالجات المختلفة وأيضاً تصميم نوى المعالجات المبنية على معمارية RISC ومن ثم تقوم بإعطاء رخص للشركات System on a chip لاستخدامها في تصميم منتجاتها المختلفة على سبيل المثال system on module (SOM) و (SOC)
- ❖ تمتاز معالجات ARM بكافتها المنخفضة واستهلاكها المنخفض للطاقة وأيضاً توليد حرارة أقل مقارنةً مع نظيراتها من المعالجات، لذا تعتبر المعالجات المثالية لاستخدامها في الأجهزة المحمولة التي تعتمد على البطاريات في تغذيتها كالهواتف الذكية والكمبيوترات اللوحية computer tap وأيضاً أجهزة الكمبيوترات المحمولة paparal وغيرها العديد من الأنظمة المدمجة.

ARM- CORTEX LIGHT

الهيكلية CORTEX - ARM هي عبارة عن مجموعة كبيرة من المعماريات والأنوية 32/64bit المنتشرة في عالم الأنظمة المدمجة، حيث تقسم المعالجات المبنية على معمارية CORTEX إلى ثلاثة عائلات فرعية وهي:

- □ CORTEX-A: ويرمز الحرف A إلى التطبيقات CORTEX-A وهي عبارة عن سلسلة من المعالجات توفر مجموعة من الحلول التي للأجهزة التي تتطلب إنجاز مهام حوسبة معقدة مثل استضافة نظام تشغيل كامل ك Linux أو Android وغيرها والتي تدعم العديد من التطبيقات، وتستخدم هذه المعمارية في أغلب الهواتف الذكية
- □ Cortex-M : والتي ترمز إلى Embedded وتتميز هذه المعمارية بالعديد من الخصائص منها الكفاءة في استخدام الطاقة أيضاً التكلفة المنخفضة للمعالجات التي تستخدم هذه المعمارية وهي مصممة من أجل المتحكمات المستخدمة في تطبيقات انترنت الأشياء IOT، التحكم في المحركات
- □ Cortex-R: والتي ترمز إلى Real Time ، حيث تقوم المعالجات التي تستخدم هذه المعمارية بتقديم أداء عالى في مجالات أنظمة الزمن الحقيقي

STM32G0



STM32 Mainstream MCUs 32-bit Arm® Cortex®-M

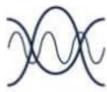


STM3264

- Arm Cortex-M4 + FPU at 170 MHz 213 DMIPS
- · Rich analog peripheral set
- · High-resolution timer
- Mathematical accelerators

STM32F3

- Arm Cortex-M4 + FPU at 72 MHz 90 DMIPS
- · Rich analog peripheral set
- · High-resolution timer



Instrumentation & Measurement



Digital Power



Motor Control

Mixed-signal MCUs

STM32F1

Arm Cortex-M3 at 72 MHz – 61 DMIPS

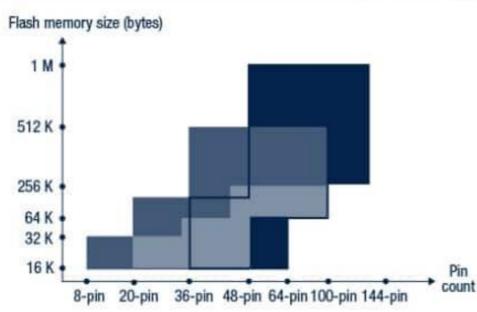
- STM32 Foundation line
- Wide range of performance and peripherals, easy-to-tuse tools

STM32G0

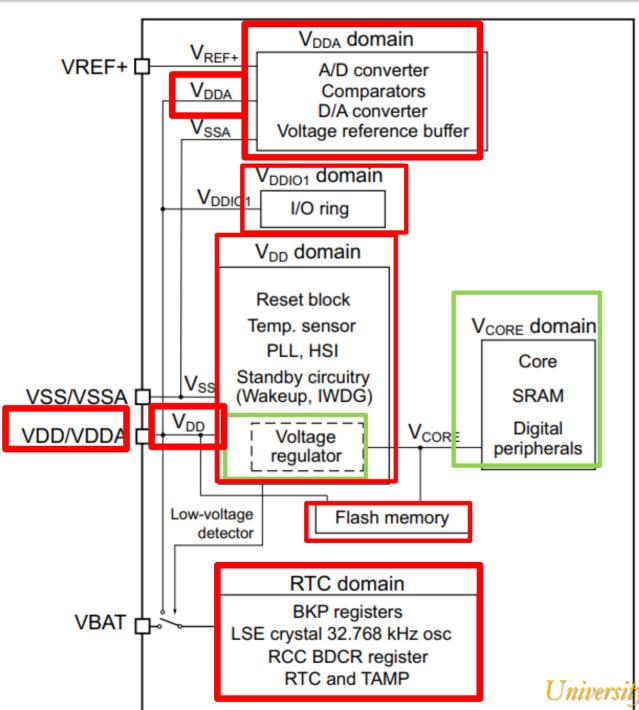
- Arm Cortex-MO+ at 64 MHz 59 DMIPS
- . Maximum 10 count per package
- Advanced function is analog, low-power, control

STM32F0

- Entry-level MCU for cost-sensitive operations
- Arm Cortex-M0 at 48 MHz 38 DMIPS



STM32 شككات عليانة

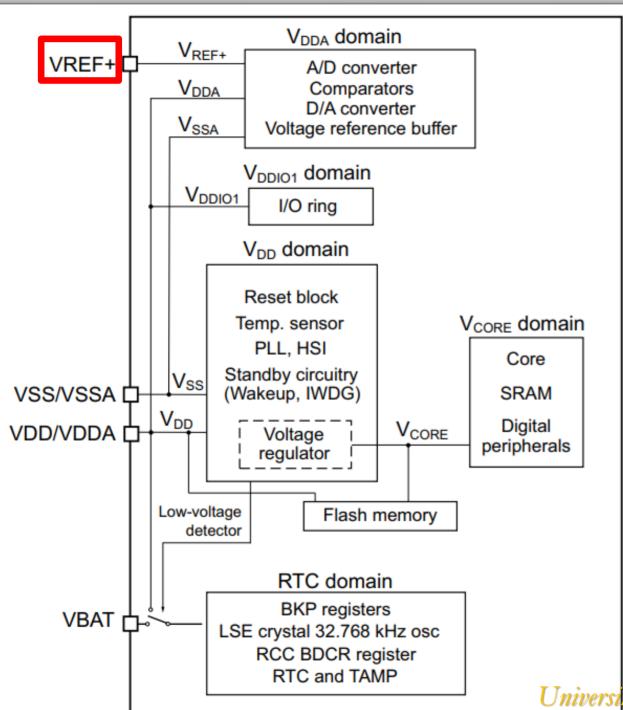


:VDD/VDDA [

- ویقوم بتغذیة کلاً من:
- منظم الجهد الداخلي المسؤول عن تغذية المعالج
- المبدلات التشابهية والمقارنات
 - Flash memory
 - RTC •
- المداخل والمخارج I/O

University of Aleppo - Hexabit - Spring 2023

STM32 شككت قينكت

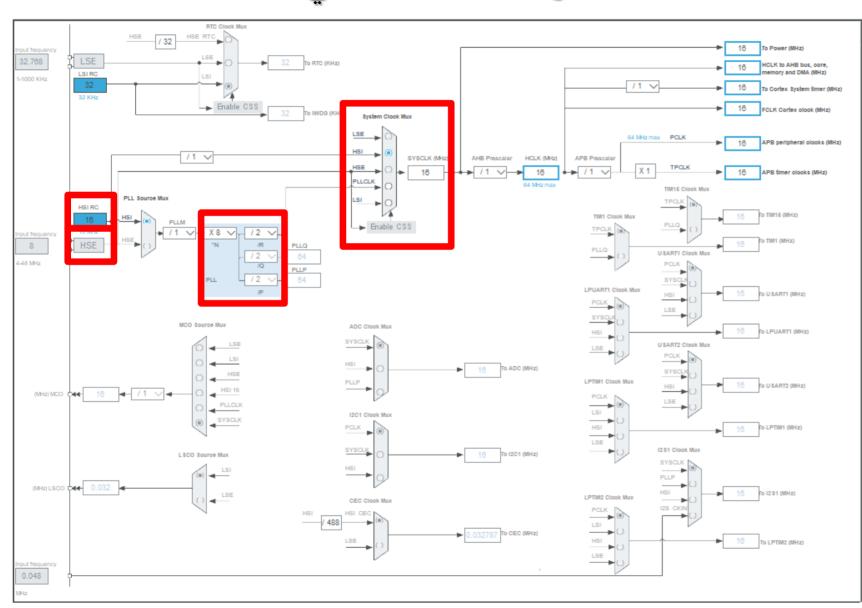


- :VREF+
- وهو عبارة عن جهد الدخل المرجعي الخاص بالمبدلات التشابعية
- يتراوح بين 2V والـ VDD عندما يكون الـ VDD>2V
- ويكون مساوٍ للـ VDD عندما يكون الـ VDD<2V

University of Aleppo - Hexabit? - Spring 2023

مصادر الساعة في متحكمات STM32

□ لمتحكمات STM32 ثلاث مصادر مختلفة للساعة هي:



- **HSE**
 - HSI •
- PLL •

مصادر الساعة في متحكمات STM32

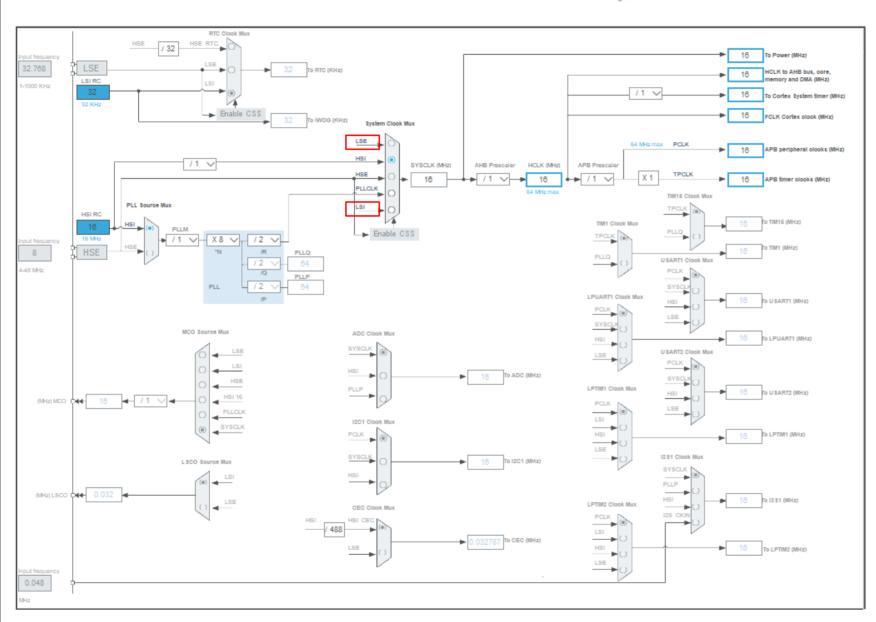
□ لمتحكمات STM32 ثلاث مصادر مختلفة للساعة هي:

• **HSE**: 4-48 MHz high-speed oscillator with external crystal or ceramic resonator, It can supply clock to system PLL

- **HSI**:16 MHz high-speed internal RC oscillator (HSI16), trimmable by software. It can supply clock to system PLL
- PLL: System PLL with maximum output frequency of 64 MHz. It can be fed with HSE or HSI16 clocks

مصادر الساعة في متحكمات STM32

□ لمتحكمات STM32 مصدري ساعة مساعدين من أجل الـ RTC هما:



LSE

LSI